



ZZP.2380.72.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym¹ pn.:
Dostawa sprzętu komputerowego.

1. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami².

Pytanie nr 1:

Dotyczy Części II, pozycja Komputer I - Wykonawca po dogłębnej analizie rynku stwierdził, że nie istnieje bądź nie jest już dostępny żaden zasilacz spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego przedstawione łącznie. Mając na uwadze tą okoliczność, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zasilaczy obecnie dostępnych na rynku, posiadających następujące parametry:

Moc maksymalna: co najmniej 1500W

Standard: ATX 3.0

Złącza:

EPS12V 20+4 (24) pin - min. 1 szt.

PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - min. 4 szt.

SATA - min. 9 szt.

12VHPWR - min. 2 szt.

P8 (p4 + p4)

PATA 4-pin - min. 2 szt.

Czas bezawaryjnej pracy: co najmniej 100 000 godzin (MTBF)

Certyfikat 80 Plus Efficiency: co najmniej Platinum

Rodzaj: Modułarny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający potwierdził zgodność i dostępność opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zasilaczy na rynku.

Pytanie nr 2:

Ze względu na szeroki asortyment postępowania, a co za tym idzie długi czas oczekiwania na wycenę u dostawców wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 4 października 2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści SWZ polegającej na zmianie terminów składania i otwarcia ofert, w związku z tym pkt. 12.1 i 12.2 (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) oraz pkt 10 (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) SWZ, otrzymują brzmienie:

„12.1 Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **04.10.2024** roku, o godzinie **10:00**.”

„12. 2 Termin otwarcia ofert odbędzie się **04.10.2024** roku o godz. **10:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

„Termin związania ofertą upływa w dniu **02.11.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

¹ podstawa prawna - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320)

² podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy

³ podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje³ zmiany treści SWZ:

1) pkt 1.1 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 dotyczący procesora komputera typ I, otrzymuje brzmienie:

„Co najmniej:

1.1.1 Taktowanie rdzenia 4.3GHz (5.6GHz w trybie turbo);

1.1.2 Liczba rdzeni fizycznych: 16;

1.1.3 Liczba wątków: 32;

1.1.4 Pamięć podręczna L2 16 MB i L3 64 MB;

1.1.5 Obsługiwana pamięć RAM zgodnie pkt. 3.2.4;

1.1.6 Pobór mocy TDP 170W;

1.1.7 Zintegrowany układ graficzny: tak;

1.1.8 Ilość punktów CPU Mark Multithread Rating 66665, Single Thread Rating 4744 (na dzień 16.09.2024 r.)”

2) pkt 1.2 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 dotyczący płyty głównej komputera typ I, otrzymuje brzmienie:

„1.2.1 Złącze procesora zgodne z procesorem pkt. 1.1;

1.2.2 Chipset zgodny z procesorem pkt. 1.1;

1.2.3 Karta graficzna zintegrowana zgodnie z procesorem pkt. 1.1;

1.2.4 Format płyty E-ATX;

1.2.5 Złącza pamięci RAM: DDR5 co najmniej 4xDIMM Dual-Channel;

1.2.6 Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: 192GB;

1.2.7 Obsługa High Definition Audio;

1.2.8 LAN co najmniej 10GbE;

1.2.9 Moduł komunikacji bezprzewodowej: WiFi + Bluetooth;

Złącza wewnętrzne co najmniej:

1.2.10 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX;

1.2.11 2 x 8-pinowe złącza zasilania ATX 12V;

1.2.12 1 x złącze wentylatora procesora;

1.2.13 1 x water cooling CPU fan header;

1.2.14 4 x złącza pinowe system fan;

1.2.15 4 x system fan/water cooling pump headers;

1.2.16 2 x Addressable LED strip headers;

1.2.17 2 x RGB LED strip headers;

1.2.18 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header;

1.2.19 4 x M.2 Socket 3 connectors;

1.2.20 6 x SATA 6Gb/s connectors;

1.2.21 1 x złącze panelu przedniego;

1.2.22 1 x złącze front panel audio;

1.2.23 1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 2x2 support;

1.2.24 2 x USB 3.2 Gen 1 headers;

1.2.25 2 x USB 2.0/1.1 headers;

1.2.26 1 x noise detection header;

1.2.27 1 x THB_U4 add-in card connector;

1.2.28 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only);

1.2.29 1 x przycisk POWER ON;

1.2.30 1 x przycisk RESET;

1.2.31 2 x temperature sensor headers;

1.2.32 1 x reset jumper;

1.2.33 1 x złącze pinowe Clear CMOS;

Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu co najmniej:

1.2.34 1 x Q-Flash Plus button;

1.2.35 1 przycisk Clear CMOS;

1.2.36 2 x SMA antenna connectors (2T2R);

1.2.37 1 x DisplayPort;

1.2.38 1 x HDMI port;

1.2.39 1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2x2 support;

1.2.40 1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2 support;

1.2.41 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red);

1.2.42 4 x USB 2.0/1.1 ports;

1.2.43 1 x port RJ-45;

1.2.44 1 x optical S/PDIF Out connector;

1.2.45 2 x audio jacks;

Monitoring sprzętowy co najmniej:

- 1.2.46 Voltage detection;
- 1.2.47 Temperature detection;
- 1.2.48 Fan speed detection;
- 1.2.49 Water cooling flow rate detection;
- 1.2.50 Fan fail warning;
- 1.2.51 Fan speed control;
- 1.2.52 Noise detection”